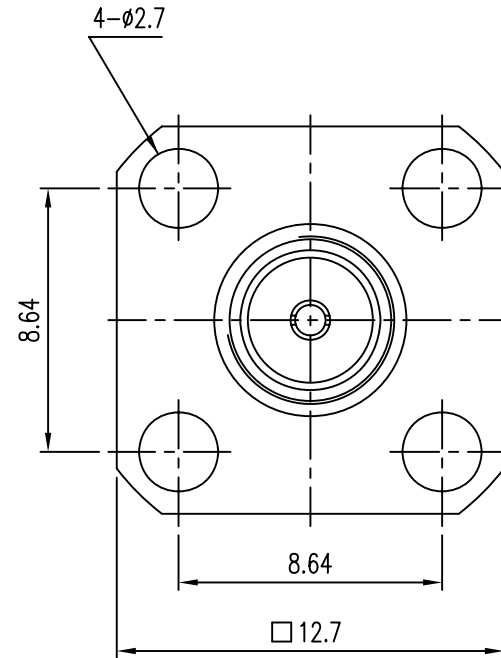
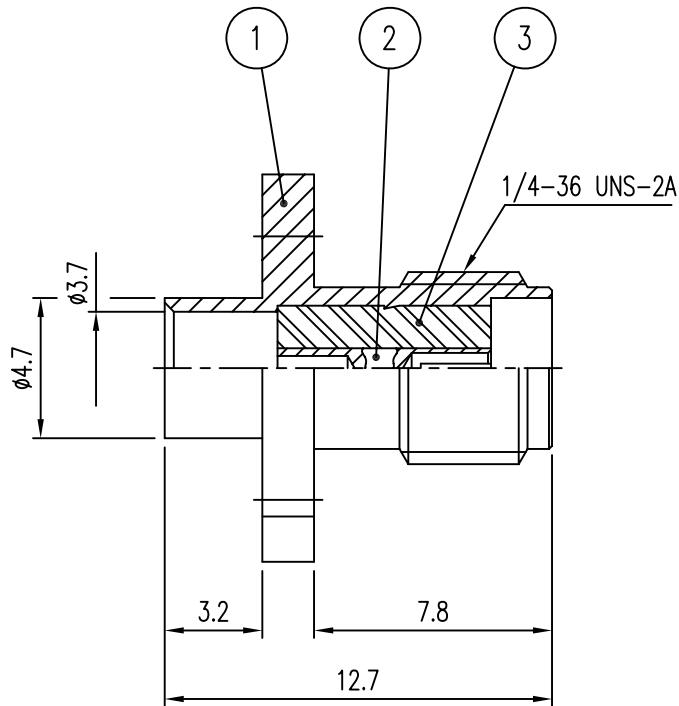


ST	가공									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)									IR	초도 작성			2010. 11. 18.	
ST(개선)									1	[상변No.201804-0003] 업체요청으로 인한 치수 표준화 (넘치배늘 추가)	은선영	김인철	2018. 04. 10.	
									2	공용화로 인한 편 코드 변경	은선영	김인철	2019. 10. 28.	



1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00105-N/2 DIN00105-N/4
2	2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate (7µm)	DCT00138-5/2 DCT01567-5/4
1	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01508-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2019. 10. 28.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-947-8015 Fax : 82-32-947-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인	I. C. KIM					
재질	검도				도명 SMA-J-H4-S-141		
열처리	재도	S. Y. EUN					
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00825-7/2	
	척도 4/1	단위 mm	중량				